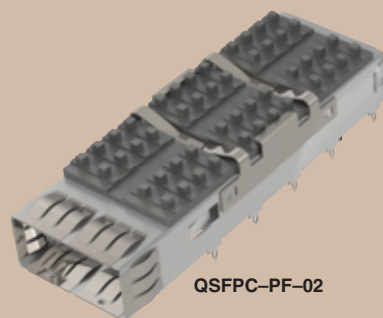
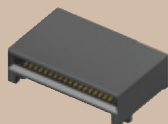


(0,80mm) .0315"

QSFP8, QSFP8, QSFPK 系列

QSFP8-038-01-L-D-RA1



QSFP8-PF-02

QSFP 连接器和外壳

配接：
QSFP0

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?QSFP8

绝缘体材料:

液晶聚合物

触点材料:

磷青铜

接地板:

磷青铜

电镀:

50μ" (1,27μm) 的镍底上镀金或镀锡

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

QSFP8

位置数

卡厚

电镀

D

RA1

-038

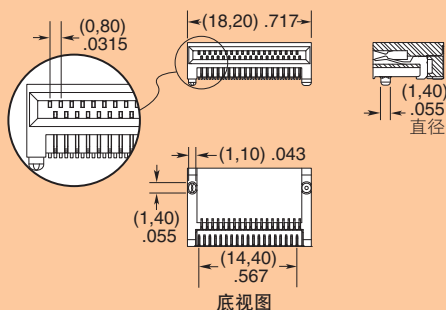
= 总位置数

-01

= (1,00mm) .039" 厚的卡

-L

= 触点镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡



用于: QSFP8

技术规格

如需了解完整技术规格, 请浏览
www.samtec.com?QSFP8 或
www.samtec.com?QSFPK

类型

端接

选项

连接
包装

QSFP8

= 外壳

QSFPK

= 外壳和连接器套件

-PF

= 压接

-01

= 无散热器

-02

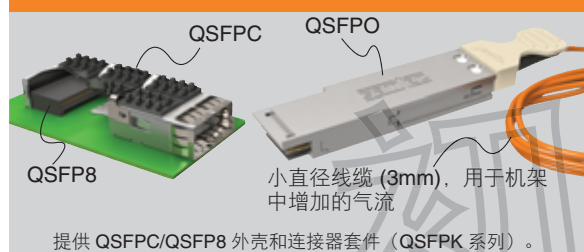
= 有散热器

仅 QSFPK

-TR

= 卷带封装
(塑管包装留空)

应用



注: 某些尺寸、式样和选项为非标准型, 不可退换。

